



圖片提供：工研院

華爾街日報盛讚 超薄音響喇叭前所未見

工研院榮獲華爾街日報科技創新獎(The Wall Street Journal - Technology Innovation Awards)，於10月中旬在舊金山REDWOOD CITY領獎！工研院超薄音響喇叭(paper-thin flexible loudspeaker)以紙及金屬電極為材質的研發創新，擊敗來自世界500多個技術角逐者，獲選為消費性電子類首獎，成為今年度全球12項革命性創新科技之一，更是亞洲唯一獲獎技術。

華爾街日報科技版主編John Leger，在頒獎時表示肯定，「工研院超薄音響喇叭是革命性的發明，所以獲得評審團一致的肯定。評審團認為這項創新技術前所未見，並將為喇叭設計帶來重大突破，目前已有許多具潛力的創新應用等著商業化，我們非常樂見能與產業合作簽約。」台灣駐舊金

山台北經濟文化辦事處處長陳經銓表示，「這印證了我們在國際間，在高科技領域有卓越的表現，超薄音響喇叭的厚度小於0.5公分，實在令人驚艷。」

代表領獎的是工研院電光所所長詹益仁，他表示很高興獲得此獎肯定，讓各界有機會認識超薄音響喇叭這項革命性創新技術。這項技術即將帶來全球性的軟性革命，將喇叭由硬變軟，由厚重變輕薄，首先應用的將會是3C產業，目前預計於2010年進行試量產及開發塑膠材質的透明喇叭，正尋求技術移轉廠商。

超薄音響喇叭也獲其他國際媒體肯定，加拿大省報(Province of Canada)總編輯Wayne Moriarty說，「這是令人驚歎的發明，將改變人類生活！」英國資訊網站inventor spot表示，「獲得華爾街日報科技創新獎的12項技術，是革命性發明，著實令人振奮。」

詹益仁所長(左)在美國舊金山領取華爾街日報科技創新獎，頒獎人John Leger(右)盛讚「超薄音響喇叭」是前所未見的革命性發明。